

CABLINE®-UY Connector

Part No. Plug: 20857-0**T-01 Receptacle: 20854-0**E-02

Product Specification

Qualification Test Report No. TR-19084

1	S20181	March 12, 2020	Y.Fukumoto	-	T.Yamauchi
0	S20012	January 15, 2020	Y.Fukumoto	T.Yamauchi	Y.Shimada
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

CABLINE-UY Connector Product Specification

1. 適応範囲／Scope

本規格は、コンタクトピッチ 0.35mm の基板対ワイヤコネクタである CABLINE-UY コネクタの性能と試験条件について規定する。
This Product Specification defines the test conditions and the performances of the CABLINE-UY Connector, a wire-to-board connector of 0.35mm contact pitch.

2. 製品名称及び製品型番／Product Name and Parts No.

2.1 製品名称／Product Name

CABLINE-UY Connector

2.2 製品型番／Parts No.

Plug: 20857-0**T-01

PLUG HOUSING ASS'Y: 20907-0**E-01

PLUG SHELL A: 3568-0**1

Receptacle: 20854-0**E-02

3. 定格／Rating

3.1 適応ケーブル／Applicable Cable

Micro Coax …AWG# 42

Discrete …AWG# 36

3.2 使用条件／Operating Conditions

電流／Amperage : 0.35A AC/DC [AWG#42] (per contact)

0.5A AC/DC [AWG#36] (per contact)

※実際の使用状況により温度上昇に影響がありますので、実機での評価を推奨いたします。

Testing by a real machine is recommended because temperature rise may be affected by actual situation.

電圧／Voltage: AC 60Vr.m.s (per a contact)

使用温度／Operating temperature: 233~358K(-40℃~+85℃)

(通電による温度上昇含む／Containing temperature rise by current)

使用湿度／Operating humidity: 85% max

3.3 保管条件／Storage Conditions

保管温度／Storage temperature: 248~333K(-25℃~60℃)

保管湿度／Storage humidity: 85% max. (結露無きこと／Non-condensing)

4. 試験及び性能／Test and Performance

試験条件／Test Condition

特に指定のない限り、測定と試験は、MIL-STD-202G に基づき以下の条件で行う。

This initial test is equal to it's at shipping condition and unless otherwise specified, all tests and measurements shall be performed under the following conditions in accordance with MIL-STD-202 G.

温度／Temperature… 288K~308K (15℃~35℃)

気圧／Pressure… 866hPa~1066hPa (650mmHg~800mmHg)

相対湿度／Relative humidity… 45~75%R.H.

4.1. 電氣的性能 / Electrical Performance

1. 接触抵抗 Contact resistance	
Reference standard:	MIL-STD-202G, Method 307
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタを嵌合させ、開回路電圧 20mV DC 以下、短絡電流 10mA DC 以下で 4 端子法に芯線及びシールド線の図 1 に示す区間の接触抵抗を測定する。
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board and mate the plug connector together, then measure the contact resistance as shown in Fig.1 by the four terminal methods. Apply the low level condition of 20mV MAX. DC for the open circuit voltage and 10mA MAX. DC for the closed circuit current.
Fig.1	
合格基準:	コンタクト 初期: 275 mΩ MAX.(AWG#36) 700 mΩ MAX.(AWG#42) 試験後: ΔR 40mΩ MAX 初期値は、以下に示すケーブル 100 mm の導体抵抗を含む。 195 mΩ(AWG#36) 620 mΩ(AWG#42) グランドシェル 初期: 60 mΩ MAX. 試験後: ΔR40 mΩ MAX.
Pass criteria:	Contact Initial: 275 mΩ MAX.(AWG#42) 700 mΩ MAX.(AWG#42) After testing: ΔR40 mΩ MAX. Initial contains the following conductor resistance of a cable 100 mm. 195 mΩ(AWG#36) 620 mΩ(AWG#42) Ground shell Initial: 60 mΩ MAX. After testing: ΔR 40 mΩ MAX.

2. 絶縁抵抗 Insulation resistance	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 302
試験条件:	リセプタクル及びプラグコネクタを嵌合させた状態で、中心導体と外部導体の間に DC100V を印加し、測定する。
Test conditions:	Mate the plug and receptacle connector together, and then apply DC 100 V between the inner contact and the SHELL A.
合格基準:	初期: 500 MΩ MIN. 試験後: 100 MΩ MIN.
Pass criteria:	Initial: 500 MΩ MIN. After testing: 100 MΩ MIN.

CABLINE-UY Connector Product Specification

4.1. 電気的性能 / Electrical Performance

3. 耐電圧 Dielectric withstanding voltage	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 301
試験条件:	リセプタクル及びプラグコネクタを嵌合させ、隣接する端子間に AC200V (実効値) を一分間印加する。
Test conditions:	Mate the receptacle and plug connector together, then apply AC 200V(rms) between the neighboring contacts for a minute.
合格基準:	沿面放電、空中放電、絶縁破壊等の異常無きこと。
Pass criteria:	No creeping discharge, flashover, no insulator breakdown shall occur.

4. 温度上昇 Temperature rising	
Reference standard:	-
試験条件:	リセプタクル及びプラグコネクタを互いに嵌合させ、各コネクタに定格電流を通電、周囲温度上昇を測定する。
Test conditions:	Mate the plug and receptacle connector together and then apply rating current per contact.
合格基準:	温度上昇 $\Delta T30$ °C MAX.
Pass criteria:	Over ambient $\Delta T30$ °C MAX.

4.2. 機械的性能 / Mechanical Performance

1. 挿抜力 Mating force and Unmating force	
Reference standard:	-
試験条件:	テスト基板にリセプタクルを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 25 ± 3 mm の速度で、初期及び 30 回目の挿入抜去力を測定する。
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then place the board and plug on push-on/pull-off machine, measure of initial and mating/unmating 30 cycles at a speed 25 ± 3 mm/min. along the mating axis.
合格基準:	挿入力 5 P 初期: 30 N MAX. 30 回目: 30 N MAX. 10 P 初期: 30 N MAX. 30 回目: 30 N MAX. 抜去力 5 P 初期: 5 N MIN. 30 回目: 3 N MIN. 10 P 初期: 5 N MIN. 30 回目: 3 N MIN.
Pass criteria:	Mating force 5 P Initial: 30 N MAX. 30cycles: 30 N MAX. 10 P Initial: 30 N MAX. 30cycles: 30 N MAX. Unmating force 5 P Initial: 5 N MIN. 30cycles: 3 N MIN. 10 P Initial: 5 N MIN. 30cycles: 3 N MIN.

2. 耐久性 Durability	
Reference standard:	-
試験条件:	テスト基板にリセプタクルを半田付けする。その後、試料を挿抜試験機に取り付け、嵌合軸に平行に毎分 25 ± 3 mm の速度で、30 回挿入抜去を行う。
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then place the board and plug on the push-on/pull-off machine, and repeat mating and unmating 30cycles at a speed 25 ± 3 mm/min. along the mating axis.
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1 を満足する事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1

4.2. 機械的性能 / Mechanical Performance

3. ケーブル保持力 Cable retention force	
Reference standard:	-
試験条件:	プラグコネクタを挿抜試験機に取り付け、毎分 25±3mm の速度でケーブル引き出し方向に荷重を加え、瞬断時の荷重を測定する。
Test conditions:	Place the plug connector on the push-on/pull-off machine and then apply force on the cable along the direction at a speed 25±3mm/min. Measure the force when the cable dislodges the plug connector.
合格基準:	5P: 2.45 N MIN. 10P: 4.9 N MIN.
Pass criteria:	

4. 耐振動性 Vibration	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 201
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ振動試験機に取り付け、以下の振動を加える。試験中 100mA DC の電流を流して電氣的瞬断を確認する。 周波数: 10Hz→55Hz→10Hz / 約 1 分 方向: 3 つの互いに直角な方向 全振幅: 1.52mm 掃引時間: 各方向に 2 時間、計 6 時間
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and place them on the vibrator. Then apply the following vibration. During the testing, run 100mA DC to check electrical discontinuity. Frequency: 10Hz→55Hz→10Hz/approx. 1min. Directions: 3 mutually perpendicular direction. Total Amplitude: 1.52mm Sweep duration: 2 hours for each direction, a total of 6 hours.
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1 を満足する事。 瞬断: 試験中、1μs を超える電氣的瞬断の無き事。 外観: 異常無き事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1. Electrical discontinuity: No electrical discontinuity greater than 1μs shall occur. Appearance: No abnormality

4.2. 機械的性能 / Mechanical Performance

5. 耐衝撃性 Shock	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 213, Condition A.
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ衝撃試験機に取り付け、以下の衝撃を加える。試験中 100mA DC の電流を流して電氣的瞬断を確認する。 最大加速度: 50G 標準持続時間: 11msec. 波形: 半波正弦波
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and place them on the shock machine. Then apply the following shock. During the testing, run 100mA DC to check electrical discontinuity. MAX.G: 50G Duration: 11msec Wave Form: Half Sinusoidal
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1 を満足する事。 瞬断: 試験中、1 μ s を超える電氣的瞬断の無き事。 外観: 異常無き事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1. Electrical discontinuity: No electrical discontinuity greater than 1 μ s shall occur. Appearance: No abnormality

4.3. 耐環境性能 / Environmental Performance

1. 熱衝撃 Thermal shock	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 107, Condition A.
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 温度: 218K(-55 $^{\circ}$ C), 30 分 \rightarrow 358K(85 $^{\circ}$ C), 30 分 移動時間: 5 分 MAX. 回数: 5 サイクル
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment. Temperature: 218K(-55 $^{\circ}$ C), 30min. \rightarrow 358K(85 $^{\circ}$ C), 30min. Transition time: 5min. MAX. No. of cycles: 5 cycles
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1. を満足する事。 絶縁抵抗: 4.1.2. を満足する事。 耐電圧: 4.1.3. を満足する事。 外観: 異常無き事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1. Insulation resistance: Shall meet 4.1.2. Dielectric withstanding voltage: Shall meet 4.1.3. Appearance: No abnormality

4.3.耐環境性能/Environmental Performance

2. 高温寿命 High temperature life

Reference standard: MIL-STD-202 G, Method 108, Condition A.

試験条件: テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $358\pm 2\text{K}$ ($85\pm 2^\circ\text{C}$)
 期間: 96 時間

Test conditions: Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment.
 Temperature: $358\pm 2\text{K}$ ($85\pm 2^\circ\text{C}$)
 Duration: 96 hours

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 外観: 異常無き事。

Pass criteria: Contact resistance: Shall meet 4.1.1.
 Appearance: No abnormality

3. 湿度(定常状態) Humidity(Steady state)

Reference standard: MIL-STD-202 G, Method 103, Condition B.

試験条件: テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: $313\pm 2\text{K}$ ($40\pm 2^\circ\text{C}$)
 湿度: 90~95%RH
 期間: 96 時間

Test conditions: Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment.
 Temperature: $313\pm 2\text{K}$ ($40\pm 2^\circ\text{C}$)
 Humidity: 90~95%RH
 Duration: 96 hours

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 絶縁抵抗: 4.1.2.を満足する事。
 耐電圧: 4.1.3.を満足する事。
 外観: 異常無き事。

Pass criteria: Contact resistance: Shall meet 4.1.1.
 Insulation resistance: Shall meet 4.1.2.
 Dielectric withstanding voltage: Shall meet 4.1.3.
 Appearance: No abnormality

4.3.耐環境性能/Environmental Performance

4. 湿度(サイクリング) Humidity(Cycling)	
Reference standard:	MIL-STD-202 G, Method 106.
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 温度: 298[263]~338K (25[-10]~65℃) 湿度: 90~98%RH 期間: 10 サイクル (240 時間)
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment. Temperature: 298[263]~338K (25[-10]~65℃) Humidity: 90~98%RH Duration: 10cycles (240hours)
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。 絶縁抵抗: 4.1.2.を満足する事。 耐電圧: 4.1.3.を満足する事。 外観: 異常無き事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1. Insulation resistance: Shall meet 4.1.2. Dielectric withstanding voltage: Shall meet 4.1.3. Appearance: No abnormality

5. 塩水噴霧 Salt water spray	
Reference standard:	-
試験条件:	テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。 温度: 308±2K (35±2℃) 塩水濃度: 5±1%[重量比] 期間: 48 時間
Test conditions:	Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment. Temperature: 308±2K (35±2℃) Salt water density: 5±1% [by weight] Duration: 48 hours
合格基準:	接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。 外観: 異常無き事。
Pass criteria:	Contact resistance: Shall meet 4.1.1. Appearance: No abnormality

4.3.耐環境性能/Environmental Performance

6. 硫化水素ガス H₂S gas

Reference standard: -

試験条件: テスト基板にリセプタクルコネクタを半田付けし、プラグコネクタと嵌合させ、以下の環境条件に暴露する。
 温度: 313±2K (40±2℃)
 相対湿度: 80±5%RH
 ガス: H₂S 3±1ppm
 期間: 48 時間

Test conditions: Solder the receptacle connector to the test board, then mate plug connector, and expose them to the following environment.
 Temperature: 313±2K (40±2℃)
 Relative humidity: 80±5%RH
 Gas: H₂S 3±1ppm
 Duration: 48 hours

合格基準: 接触抵抗: 4.1.1.を満足する事。
 外観: 性能上有害な異常無き事。

Pass criteria: Contact resistance: Shall meet 4.1.1.
 Appearance: No abnormality adversely affecting the performance shall occur.

4.4.その他/Others

1. 半田付け性 Solder ability

Reference standard: -

試験条件: 端子の半田付け部を $518 \pm 5K$ ($245 \pm 5^\circ\text{C}$) の半田槽内に 5 ± 0.5 秒間浸す。フラックスは、RMA 型または R 型を使用し、5~10 秒間浸漬するものとする。

Test conditions: Dip the solder tine of the contact in the solder bath at $518 \pm 5K$ ($245 \pm 5^\circ\text{C}$) for 5 ± 0.5 seconds after immersing the tine in the flux of RMA or R type for 5 to 10 seconds.

合格基準: 浸した面線の 95%以上に半田がむらなく付着すること。

Pass criteria: More than 95% of the dipped surface shall be evenly wet.

2. 半田耐熱性 Soldering heat resistance

Reference standard: -

試験条件: リフロー温度プロファイルは図 2 を参照。リフロー回数は 2 回以内。窒素リフロー対応不可。

Test conditions: Reflow temperature as shown in Fig.2.
The number of times of Reflow is within 2. Nitrogen reflow cannot correspond.

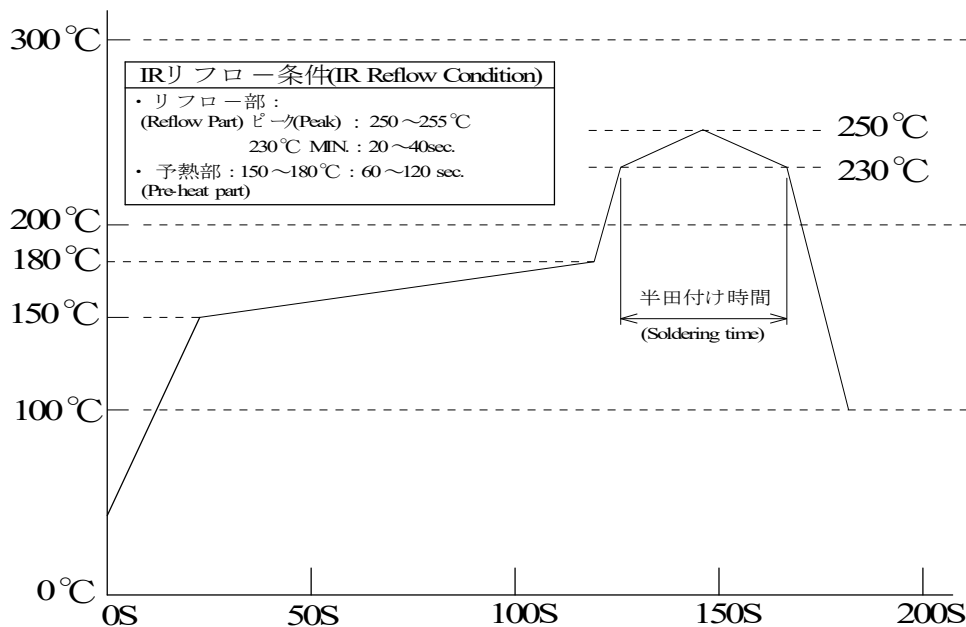


Fig.2

合格基準: 機能を損なう変形及び欠陥の無き事。

Pass criteria: No abnormality adversely affecting the performance shall not occur.

4.5 試験順序と試料数 / Test Sequence and Specimen Quantity

Table 1 試験順序と試料数 / Test Sequence and Sample Quantity

試験項目 Test Item	グループ / Group											
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
接触抵抗 Contact Resistance	2,6	1,3,5	1,5	1,3	1,3	1,5	1,3	1,3				
絶縁抵抗 Insulation Resistance			2,6		2,6	2,6						
耐電圧 D. W. Voltage			3,7		3,7	3,7						
温度上昇 Temperature rising											1	
挿入力 Mating Force	1,5											
抜去力 Unmating Force	3,7											
耐久性 Durability	4											
ケーブル保持力 Cable Retention Force	8											
耐振動性 Vibration		2										
耐衝撃性 Shock		4										
熱衝撃 Thermal Shock			4									
高温寿命 High Temperature Life				2								
湿度 (定常状態) Humidity (Steady State)					4							
湿度 (サイクリング) Humidity (Cycling)						4						
塩水噴霧 Salt Water Spray							2					
硫化水素ガス H2S Gas								2				
半田付け性 Solder ability									1			
半田耐熱性 Soldering Heat Resistance										1		
試料数 Specimen Quantity.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	5 pcs.	10 pcs.	10 pcs.	5 Pcs.

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。 / Numbers indicate sequence in which tests are performed.

5. 推奨メタルマスク Recommended Metal Mask

推奨マスク厚と開口寸法に関しては、図面参照のこと

Refer to drawing for the recommended metal mask thickness and opening dimension.

6. コネクタ取り扱いの注意 Precautions for Handling Cable Connectors

本コネクタの取り扱いに関しては、取り扱い説明書 : HIM-19023 を参照願います。

Refer to instruction manual:HIM-19023 for the handling of CABLINE-UY.